

概述

OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC，芯片内置 100V/5A 功率 MOS，最高输入电压 90V。OC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出，输出电流可达 2A 以上。

OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。

OC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式, 典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。

OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。

OC2004 采用 ESOP8 封装，散热片内
置接 VIN 脚。。

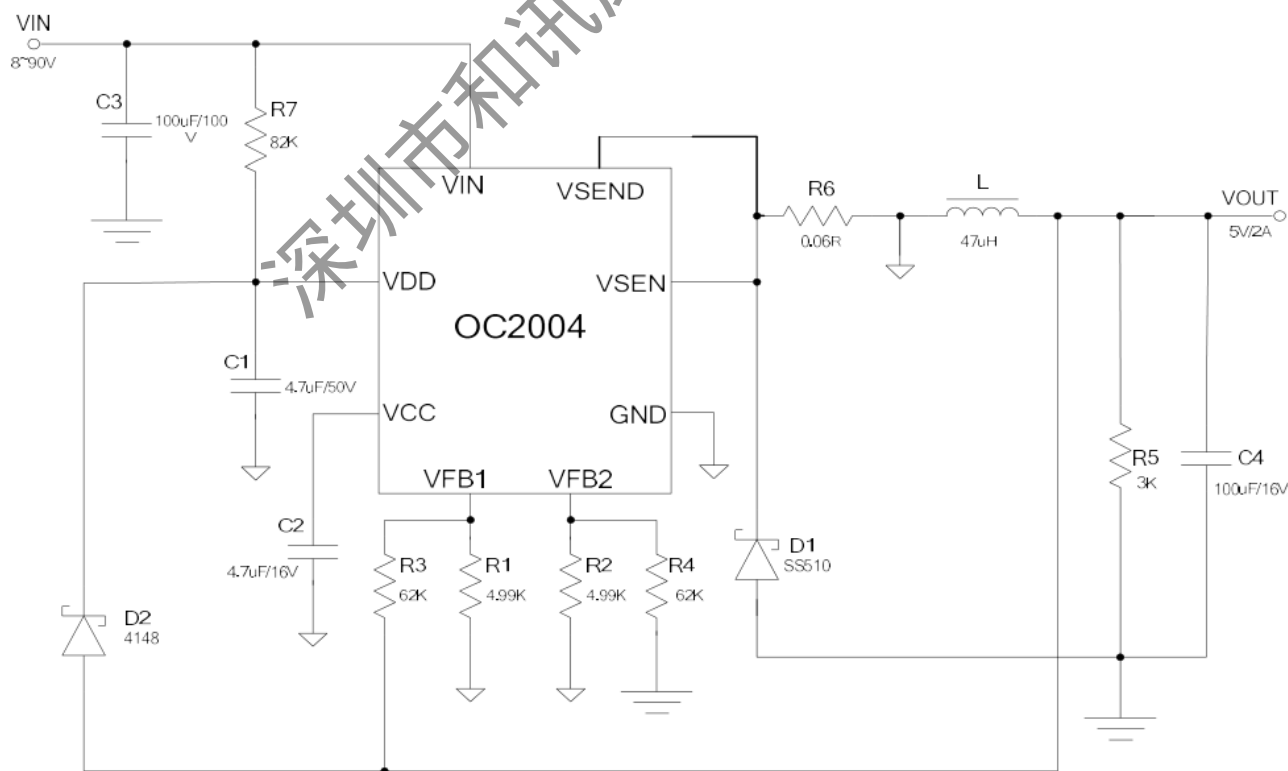
特点

- ◆ 宽输入电压范围：8V~90V
- ◆ 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
- ◆ 支持输出恒压恒流
- ◆ 支持输出 12V/2A，5V/2A
- ◆ 高效率：可高达 96%
- ◆ 工作频率：140KHz
- ◆ 低待机功耗
- ◆ 内置过温保护、输出短路保护
- ◆ 内置软启动

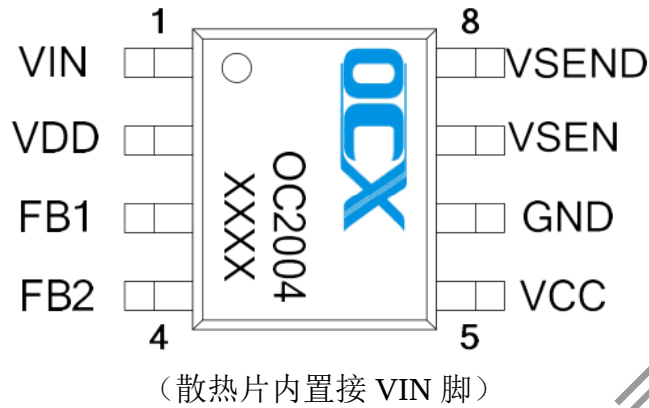
应用

- ◆ GPS 追踪器
- ◆ 电动车控制器
- ◆ 车载充电器
- ◆ POE 交换机/分离器（非隔离式）
- ◆ LED 照明驱动

典型应用电路图



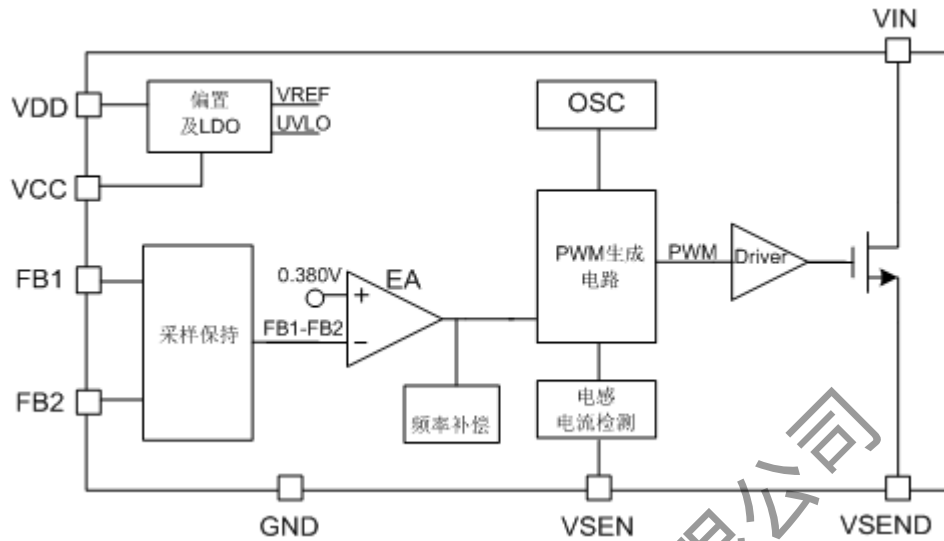
封装及管脚分配



管脚定义

管脚号	管脚名	描述
1	VIN	内置 MOS 漏极，接输入电源
2	VDD	芯片电源
3	FB1	输出反馈电压正端采样
4	FB2	输出反馈电压负端采样
5	VCC	内部 5V LDO 输出，接电容。
6	GND	芯片地
7	VSEN	电感电流检测脚
8	VSEND	内置 MOS 源极
-	散热片	内置接 VIN 脚

内部电路方框图



极限参数 (注1)

符 号	描述	参数范围	单位
VIN	VIN 端最大电压	100	V
VDD	VDD 端最大电压	33	V
Vmax	FB1,FB2,VCC,VSEN,VSEND 脚电压	-0.3~6	V
P _{ESOP8}	ESOP8 封装最大功耗	1	W
T _A	工作温度范围	-40~85	°C
T _{STG}	存储温度范围	-40~120	°C
T _{SD}	焊接温度范围(时间小于 30 秒)	250	°C
V _{ESD}	静电耐压值 (人体模型)	2000	V

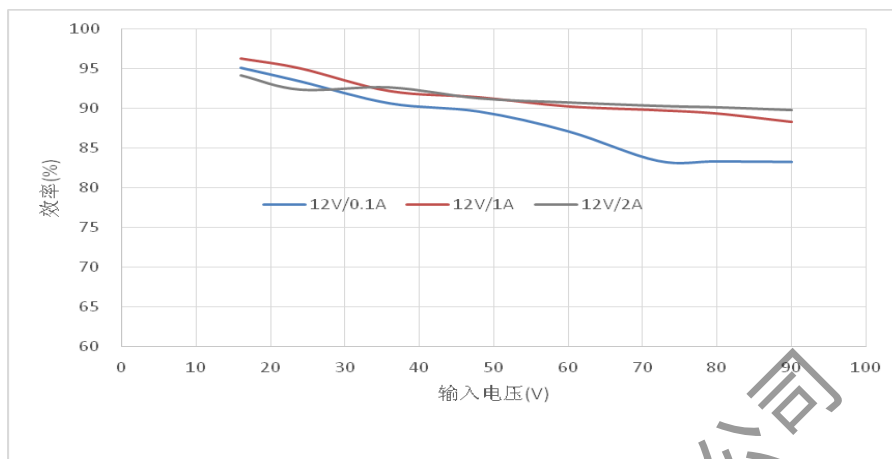
注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。若长期工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

电特性(除非特别说明, $V_{DD}=12V$, $T_A=25^{\circ}C$)

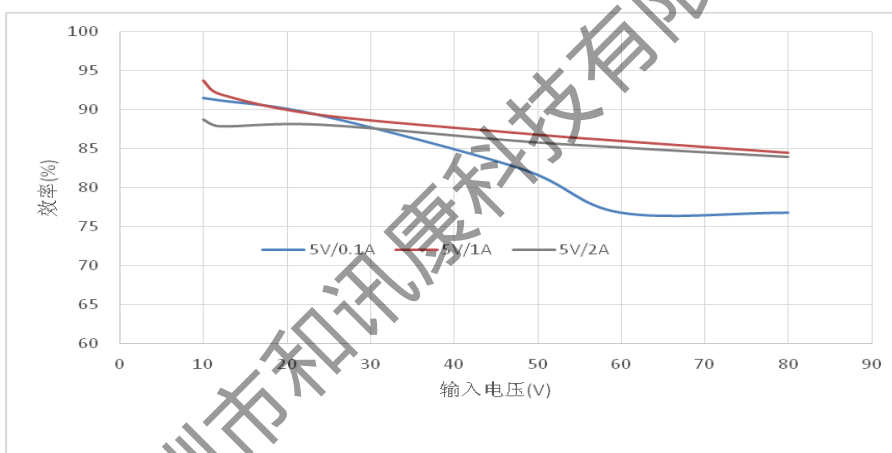
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
VDD 钳位电压	V_{DD}	$I_{VDD}<10mA$		33		V
欠压保护开启	V_{DD_ON}	V_{DD} 上升		4.5		V
欠压保护关闭	V_{DD_OFF}	V_{DD} 下降		3		V
电源电流						
工作电流	I_{OP}			1		mA
启动电流	$I_{STARTUP}$	$V_{DD}=5V$		40	100	uA
功率管电流限流						
过流保护阈值	V_{CS_LMT}			300		mV
输出电流与输出电压采样						
VSEN 电压降	V_{CS}		145	150	155	mV
FB1, FB2 电压差	V_{FB}		361	375	388	mV
开关频率						
开关频率	F_S			140		KHz
内置 MOS						
MOS 管耐压	V_{DS}		100			V
MOS 管导通内阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=5V$		100		m Ω
过温保护						
过温保护	OTP_TH			150		$^{\circ}C$
过温保护迟滞	OTP_HYS			25		$^{\circ}C$
LDO						
VCC 电压	V_{CC}			5.5		V

典型应用测试数据

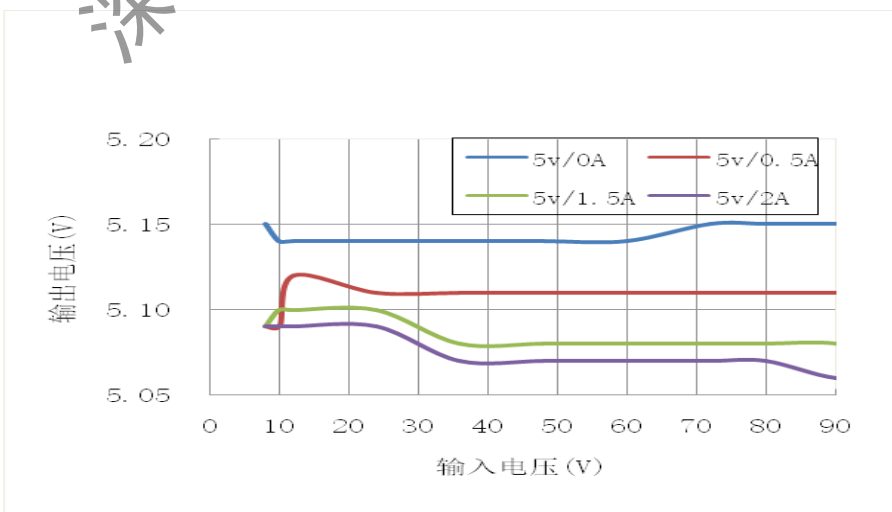
(1) $V_O=12V$ 效率与输入电压特性曲线



(2) $V_O=5V$ 效率与输入电压特性曲线



(1) $V_O=5V$ 输出电压与输入电压特性曲线



应用指南

概述

OC2004 是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置 100V/5A功率MOS。

OC2004 采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式，具有低待机功耗、快的响应速度，以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。

OC2004 同时支持输出恒压与输出恒流。OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路，输出短路保护，限流保护等功能，提高系统可靠性。

最大输出电流设置

最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置（参见图 1 应用电路图）：

$$I_{OUT_MAX} = \frac{VCS}{R5}$$

VCS 典型值为 150mV。例如 R5=60mOhm 则输出限流为 2.5A。

输出电压设置

通过连接于FB1, FB2 脚的分压电阻R1, R3, R2, R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2, R3=R4。

$$V_{OUT} = \frac{R3 + R1}{R1} * V_{FB}$$

其中 VFB 典型值为 375mV。

电感取值

电感典型取值在 33uH到 100uH之间，大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR，ESR过大会降低效率。

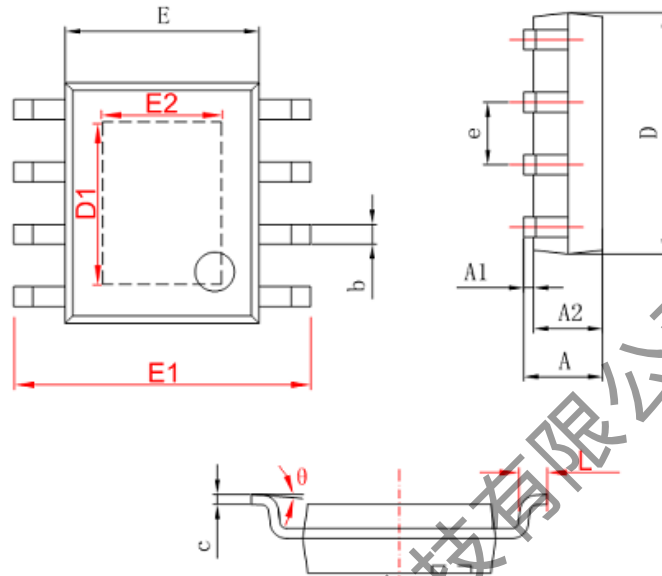
过温保护

芯片内部集成过温保护，当芯片温度高过温保护点（典型值为 150 度）时，系统会关断功率管，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

封装信息

ESOP8 封装参数

- SOP-8/PP



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°